

## 教育部 函

地址：100217 臺北市中正區中山南路5號  
承辦人：蘇玫君  
電話：02-7736-6164  
電子信箱：sumc@mail.moe.gov.tw

受文者：國立嘉義大學

發文日期：中華民國112年5月4日  
發文字號：臺教技(三)字第1120045083號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：智慧財產局函 (A09000000E\_1120045083\_senddoc1\_Attach1.PDF)

主旨：轉知經濟部智慧財產局辦理2023台灣創新技術博覽會「發明競賽」徵展一案(如附件)，請查照。

說明：

- 一、依經濟部智慧財產局112年5月3日智國企字第11230004891號函辦理。
- 二、本展報名期間自112年4月28日至7月21日止，相關展覽訊息、參展說明及報名電子檔，請逕至本展報名網頁 (<https://www.inventaipai.com.tw/zh-tw/menu/9F7FD125309115F0D0636733C6861689/info.html>)查詢及下載報名表格等相關資料。
- 三、如有相關疑問，請逕洽經濟部智慧財產局，電話：(02) 23766131。

正本：各公私立大專校院(和春技術學院、蘭陽技術學院除外)

副本：經濟部智慧財產局

